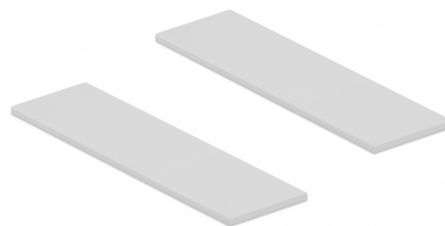


# Delock Ensemble de patins thermiques (2 unités) 70 x 20 mm pour les modules M.2

## Description

Ces patins thermiques autoadhésifs peuvent être utilisés pour dissiper la chaleur d'un module M.2. Ils peuvent être collés, par exemple, entre un M.2 SSD et un dissipateur de chaleur.



### N° produit 18287

EAN: 4043619182879

Pays d'origine: China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Détails techniques

- Patin thermique pour dissiper la chaleur
- Conductivité thermique : 3,2 W/mK
- Couleur : gris
- Dimensions (LxIxH) : env.
  - 1) 70 x 20 x 1,75 mm
  - 2) 70 x 20 x 0,75 mm

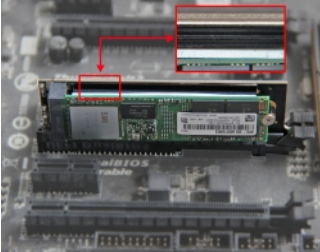
## Configuration système requise

- Module M.2

## Contenu de l'emballage

- 2 x supports thermiques

## Image



### Physical characteristics

Longueur:	70 mm
Width:	20 mm